

「ポスト5 G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発（助成）」

実施予定先一覧

No.	開発テーマ	実施予定先
1	(e1) 次世代広帯域・低消費電力HBMの製造技術開発	マイクロンメモリ ジャパン株式会社

以上